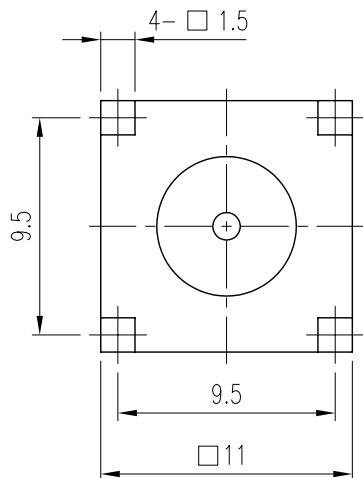
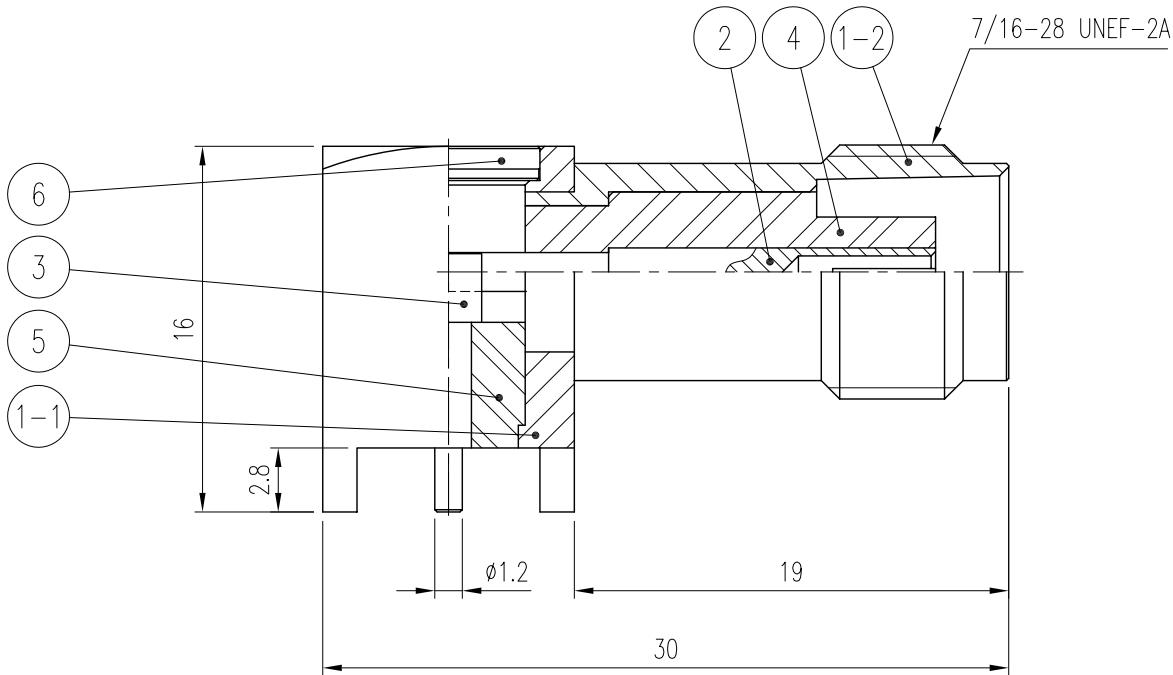


기공 ST											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)										△					
ST(개선)										△					



6	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCO00051-5/1 (L6019)	
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01460-N/1 (H7064)	
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01459-N/1 (H7063)	
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01827-5/1 (E7047)	
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01826-5/1 (E7046)	
1	1-2 BODY (B)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBB00197-5/1	DBD02294-1/1
	1-1 BODY (A)	1	MBsBD	Nickel Plate		DBD02293-3/1

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2000. 1. 10.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 TNC-LJ-4R-R VER.0		
	승인						
재질	검도						
열처리	재도						
보호피막처리	작성부서		연 구 소		A4	도번	CN01480-7/1
	척도 1.5/1	단위 mm	중량				